This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19) JAPANESE PATENT OFFICE

English language abstract of Reference 1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

08172235 A

(43) Date of publication of application: 02.07.96

(51) Int. CI

H01S 3/133 H01S 3/094

(21) Application number: 08314903

(22) Date of filing: 19.12.94

(71) Applicant:

MIYACHI TECHNOS CORP

(72) Inventor:

NAKAYAMA SHINICHI

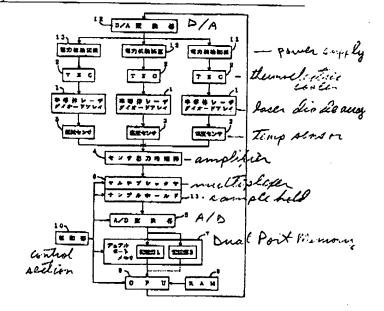
(54) TEMPERATURE CONTROL SYSTEM FOR SEMICONDUCTOR LASER

(57) Abstract:

PURPOSE: To rapidly process the output of a temperature output sensor by a CPU by controlling the digital conversion of an analog signal by a controller, and inhibiting the relative operation of the CPU.

CONSTITUTION: Since an A-D converter 5 can process only one analog signal, next data signal is reserved by a multiplexer 6 until a controller 10 finishes the digital conversion, and a sample and hold circuit 11 is controlled to a closed state. When the digital conversion is finished, the temperature sensor output after the conversion is sequentially written in the one memory of a dual-port memory 7. At the time of finishing the writing, an interrupt signal is output from the controller 10 to a CPU 9, the writing the sensor output in the memory is switched to the other memory, and the output is continuously written by the converter 5. The CPU 9 reads the memory in which the writing is already finished, and the CPU 9 can rapidly process the output separately independently from the writing of the converter 5.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO



Your File: CUTT005-JP

Reference 1

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-172235

(43)公開日 平成8年(1996)7月2日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 1 S 3/133 3/094

H 0 1 S 3/094

S

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平6-314903

平成6年(1994)12月19日

(71)出願人 000161367

ミヤチテクノス株式会社

千葉県野田市二ツ塚95番地の3

(72) 発明者 中山 伸一

千葉県野田市二ツ塚95番地の3 ミヤチテ

クノス株式会社内

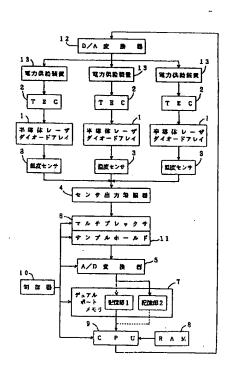
(74)代理人 介理士 中尾 俊輔 (外1名)

(54) 【発明の名称】 半導体レーザの温度制御システム

(57)【要約】

【目的】 1チップのCPUで多数の半導体レーザの温度制御を迅速に行える半導体レーザの温度制御システムを提供すること。

【構成】 複数の半導体レーザ1と、これらの半導体レーザ1の温度調整を行うTEC2と、前記半導体レーザ1の温度を測定する温度センサ3と、この温度センサ3により測定された温度センサ出力をデジタル信号に変換するA/D変換器5と、温度センサ出力を一時的に保留しデジタル変換処理終了後に順次出力するマルチプレックサ6と、少なくとも2つの記憶部を有するデュアルボートメモリ7と、較正温度データを記憶しているROM8と、前記較正温度データと設定温度データとを比較演算し温度補正指令を出力するCPU9と、前記温度センサ出力をデジタル変換し前記CPU9により処理されるまでの一連の流れのタイミングを制御する制御部10とを有することを特徴としている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 固体レーザの媒質に特定波長の励起用レ ーザ光を照射して励起するための複数の半導体レーザ と、これらの半導体レーザの個々に配設され温度調整を 行う温調器と、前記半導体レーザの個々に配設され温度 を測定する温度センサと、この温度センサにより測定さ れた温度センサ出力のアナログ信号をデジタル信号に変 換するA/D変換器と、前記温度センサ出力のアナログ 信号がA/D変換器に出力される際に一時的に保留しデ ルチプレックサと、前記A/D変換器によりデジタル変 換された温度センサ出力を書込むための少なくとも2つ の記憶部を有する第1メモリと、前記温度センサ出力に 対応する較正温度データを記憶している第2メモリと、 前記第1メモリに售込まれた温度センサ出力に対応する 前記第2メモリ内の較正温度データと設定温度データと を比較演算しその誤差を補正するように前記温調器に温 度補正指令を出力するCPUと、前記温度センサ出力の アナログ信号をデジタル変換し前記CPUにより処理さ を有することを特徴とする半導体レーザの温度制御シス

【請求項2】 前記半導体レーザは半導体レーザダイオ ードアレイであることを特徴とする請求項1に記載の半 導体レーザの温度制御システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、固体レーザを励起させ る半導体レーザーダイオードアレイの温度制御システム するように制御する半導体レーザの温度制御システムに 関する。

[0002]

【従来の技術】近年、レーザは情報処理、測定、材料加 工、通信、医療用等非常に広い領域にわたって利用され てきている。このレーザの種類は固体、気体、液体およ び半導体レーザに分類され、これらのレーザのうち、固 体レーザはレーザ活性媒質としてルビーやYAGの結晶 やガラスなどの固体材料にネオジウムイオンやクロムを 少量添加したものを用いるものであり、光エネルギの照 40 供給する電力供給装置13とから構成されている。 射による光励起によってレーザ発振を行うものである。 この光励起の方法には、XeランプやKェアークランプ などのランプ励起によるものと、半導体レーザ励起によ るものとがある。ランプ励起に比べると発振効率が良 く、長寿命である半導体レーザ励起の方が固体レーザに は好ましい。また、さらに安定したレーザ出力を得るた めには、レーザ媒質を励起する半導体レーザの発振波長 が安定していることが望ましい。

【0003】しかし、実際には数~数10個の半導体レ

使用されて別々に励起用レーザ光が発振されるため、そ の発振波長は中心波長に対して数 n mのばらつきを生じ てしまう。通常、固体レーザの媒質の吸収スペクトル幅 は中心波長から2~10 n m程度であり、特にネオジウ ムを添加したYAG結晶の場合には吸収スペクトルの幅 が2nm程度と狭く、前述のばらつき範囲がYAG結晶 の吸収スペクトル幅を超えてしまうため、ネオジウムイ オンを励起するのには効率が悪くなってしまう。

【0004】一方、半導体レーザダイオードアレイから ジタル変換処理終了後に順次アナログ信号を出力するマ 10 出力される励起用レーザ光の発振波長は温度変化に影響 を受け易く、その温度依存性は0.3 n m/℃であるた め、さらに発振される波長のばらつきは大きくなってし まう。したがって、前記固体レーザの媒質を効率よく励 起するには、複数の半導体レーザダイオードアレイの温 度制御を各々独立に行うことが必要となる。

> 【0005】そこで、従来は図4に示すような半導体レ ーザダイオードアレイの温度制御システムにより励起用 レーザ光の出力を制御するようにしていた。

【0006】この従来の温度制御システムは、固体レー れるまでの一連の流れのタイミングを制御する制御部と 20 ザを励起するための複数の半導体レーザダイオードアレ イ1と、これらの半導体レーザダイオードアレイ1の温 度調整を行う温調器としてのペルティエ素子からなるサ ーマルエレクトリッククーラ2(以下、TEC2と略 す)と、前記半導体レーザダイオードアレイ1の温度を 測定する温度センサ3と、この温度センサ3により測定 された温度センサ出力信号を処理可能なレベルまで増幅 させるセンサ出力増幅器4と、このセンサ出力増幅器4 により増幅された温度センサ出力のアナログ信号をデジ タル信号に変換するA/D変換器5と、前記温度センサ に係り、特に半導体レーザの温度を所定の範囲内に保持 30 出力のアナログ信号を一つずつA/D変換器5に出力す るサンプルホールド11を有するマルチプレックサ6 と、デジタル変換された温度センサ出力を書込むRAM 17と、前記A/D変換器5における温度センサ出力の アナログ信号をデジタル変換するまでの制御およびこの 温度センサ出力から温度を演算しこの温度と最適波長に 対応する設定温度データとを比較演算して温度補正指令 を出力するCPU9と、この温度補正指令はデジタル信 号であるためこれをアナログ変換するD/A変換器12 と、前記温度補正指令に基づいて前記TEC2に電力を

【0007】このような構成による従来の前記半導体レ ーザダイオードアレイ1の温度制御は、まず、前記温度 センサ3から温度センサ出力のアナログ信号がマルチプ レックサ6に伝達される。そして、前記CPU9が前記 サンプルホールド11の切換え制御を行い、前記アナロ グ信号をA/D変換器5に通してデジタル信号に変換す る。この変換終了後、前記CPU9がこの温度センサ出 力を読取り、一時的にRAMI7に記憶し、この温度セ ンサ出力に対応する温度を演算して、さらにこの温度と ーザが内蔵されている半導体レーザダイオードアレイが 50 前記固体レーザの媒質を励起するのに最適な波長となる

was a window

設定温度データとの差を比較演算し、その誤差を補正す るように前記電力供給装置13に温度補正指令を出力す る。そして、一つの半導体レーザダイオードアレイ1の 制御が終了したら、つぎの制御を前述と同様の手順に従 って繰返される。

【0008】ここで、従来の温度制御システムでは前記 CPU9が図5に示すように、サンプルホールド11の 制御から前記半導体レーザダイオードアレイ1の温度補 正指令の出力までの操作に関与しているため、一つの半 ればつぎの温度制御を行うことができず、温度補正の指 令が出されたときには、すでに発振波長が変動してしま い許容されるスペクトル幅を超えてしまっている場合も あった。

【0009】また、図6のタイミングチャートに示すよ うに、前記CPU9が行う制御のうちで最も処理時間を 要する作業はA/D変換作業であって、前記CPU9が この処理を行っている間は他の作業を処理できないた め、結局全体の処理が遅延してしまい効率が悪かった。

【0010】本発明はこれらの点に鑑みてなされたもの 20 であり、1チップのCPUで多数の半導体レーザの温度 制御を迅速に行える半導体レーザの温度制御システムを 提供することを目的としている。

[0011]

【課題を解決するための手段】前述した目的を達成する ため本発明の請求項1に記載の半導体レーザの温度制御 システムは、固体レーザの媒質に特定波長の励起用レー ザ光を照射して励起するための複数の半導体レーザと、 これらの半導体レーザの個々に配設され温度調整を行う 温調器と、前記半導体レーザの個々に配設され温度を測 30 定する温度センサと、この温度センサにより測定された 温度センサ出力のアナログ信号をデジタル信号に変換す るA/D変換器と、前記温度センサ出力のアナログ信号 がA/D変換器に出力される際に一時的に保留しデジタ ル変換処理終了後に順次アナログ信号を出力するマルチ プレックサと、前記A/D変換器によりデジタル変換さ れた温度センサ出力を書込むための少なくとも2つの記 億部を有する第1メモリと、前記温度センサ出力に対応 する較正温度データを記憶している第2メモリと、前記 第2メモリ内の較正温度データと設定温度データとを比 較演算しその誤差を補正するように前記温調器に温度補 正指令を出力するCPUと、前記温度センサ出力のアナ ログ信号をデジタル変換し前記CPUにより処理される までの一連の流れのタイミングを制御する制御部とを有 することを特徴としている。

【0012】また、本発明の請求項2に記載の半導体レ ーザの温度制御システムは、請求項1において、半導体 レーザは半導体レーザダイオードアレイであることを特 徴としている。

[0013]

【作用】前述した構成からなる本発明によれば、温度セ ンサにより測定された温度センサ出力のアナログ信号が マルチプレッサに次々に送信され一時的に保留される。 そして、A/D変換器により先のアナログ信号がデジタ ル変換されて少なくとも2つの記憶部を有する第1メモ りに曹込まれると、制御部により、つぎのアナログ信号 がマルチプレックサからA/D変換器に出力されるよう に制御される。このように温度センサ出力のアナログ信 導体レーザダイオードアレイ1の温度制御が終了しなけ 10 号が次々にデジタル変換され第1メモリに順次售込まれ る。そして、1つの記憶部のすべてに書込みが終了した 時点で前記制御部からCPUに読取り指令が出力される とともに、前記記憶部への書込みを他の記憶部への書込 みに切換えて、先と同様にデジタル変換された温度デー タを書込み続ける。したがって、前記CPUが読取る温 度センサ出力はすでに書込みが終了している記憶部から のみ読取ることとなる。一方、前記CPUは、前記記憶 部から読取った温度センサ出力に対応する前記第2メモ リ内の較正温度データと固体レーザ媒質を励起するのに 最適な波長となり得る設定温度データとを順次比較し て、その温度差を補正するように前記TECに対して次 々に指令を送り、このTECのペルティエ効果により前 記半導体レーザから吸熱あるいは放熱し設定温度となる ように調整される。

4

【0014】したがって、前記CPUは温度センサ出力 のアナログ信号をデジタル変換する制御には全く関与せ ず、デジタル変換後の温度センサ出力の処理のみを行な えるため、前記半導体レーザの温度制御を高速で行なう ことができる。また、前記第2メモリが少なくとも2つ の記憶部を有しているため、デジタル変換された温度セ ンサ出力の書込みと前記CPUによる読取りとを同時に 効率良く処理することができる。

[0015]

【実施例】以下、本発明を図面に示す実施例により説明 する。

【0016】図1は、本発明の半導体レーザの温度シス テムについての一実施例を示す概略構成図である。本実 施例のシステムにおいては、YAGロッド等の固体媒質 に特定波長の励起用レーザ光を照射して励起するための 第1メモリに書込まれた温度センサ出力に対応する前記 40 複数の半導体レーザを用いた半導体レーザダイオードア レイ1と、これらの半導体レーザダイオードアレイ1の 個々に配設されペルティエ効果を利用する吸熱、放熱に より温度調整を行う温調器としてのTEC2と、前記半 導体レーザダイオードアレイ 1 の個々に配設され熱電対 等により各温度を測定する温度センサ3と、この温度セ ンサ3により測定された温度センサ出力信号を処理可能 なレベルまで増幅させるセンサ出力増幅器4と、このセ ンサ出力増幅器4により増幅された温度センサ出力のア ナログ信号を、つぎのRAM7やCPU9で処理可能と 50 するためにデジタル変換するA/D変換器5と、次々に

送信されてくる増幅された温度センサ出力のアナログ信 号をA/D変換器5に出力する際に一時的に保留し、前 記A/D変換器5によるデジタル変換終了後にサンブル ホールド11を開閉して順次アナログ信号を出力するマ ルチプレックサ6と、前記A/D変換器5によりデジタ ル変換された温度センサ出力の信号を售込むための記憶 部を2つ有し、このうち一方の記憶部に書込ませている ときには、もう一方の記憶部から読取れるようにして書 込みと読取りの処理を同時に進行できる第1メモリに相 当するデュアルポートメモリ7と、前記各温度センサ出 10 力に基づいて演算された温度データである較正温度デー タを記憶している第2メモリとしてのROM8と、前記 デュアルポートメモリ7に 告込まれた温度センサ出力に 対応する温度を前記ROM8内の較正温度データから読 取りこの温度と各半導体レーザダイオードの設定温度デ 一タとを比較演算してその誤差を補正するように温度補 正指令を出力するCPU9と、前記サンプルホールド1 1を制御して前記A/D変換器5により一つのアナログ 信号の変換処理終了後に前記マルチプレックサ6から次 り、前記A/D変換器5に対して変換処理の終了したデ ータを前記デュアルポートメモリ7に巷込むようタイミ ングを制御したり、前記デュアルポートメモリ7の一方 の記憶部への書込みが終了したときに他方の記憶部に書 込みを切換える指令を出し、前記CPU9に対しては暫 込みの終了している記憶部から温度センサ出力を読取ら せこれに対応する較正温度データを前記ROM8から読 取らせてこの較正温度データと各半導体レーザダイオー ドアレイ1の設定温度データとを比較演算するように制 御するなど、前記マルチプレックサ6から前記CPU9 30 までの温度データに関する一連の流れが効率よく行なわ れるようにタイミングを制御する制御部10と、前記C PU9から出力される前記半導体レーザダイオードアレ イ1の温度補正指令に関するデータのデジタル信号をア ナログ信号に変換するD/A変換器12と、このアナロ グ変換された温度補正指令のデータを受けて前記半導体 レーザダイオードアレイ1の温度を設定温度となるよう に前記TEC2に電力を供給する電力供給装置13とか ら構成されている。

【0017】つぎに本実施例の作用について説明する。 【0018】前記複数の半導体レーザダイオードアレイ 1は個々に特定波長の励起用レーザ光を発振し、レンズ 等によって収束した特定波長を固体レーザの媒質に対し て照射する。したがって、個々の半導体レーザダイオー ドアレイ1の波長の誤差が、収束された波長に大きく影 響し、最終的に前記固体レーザ媒質から発振される固体 レーザ光の出力効率に影響を与える。そこで、本実施例 では個々の半導体レーザダイオードアレイ1ごとに独立 に温度調整の制御を行ない、波長の誤差を低減させてい

【0019】すなわち、前記各温度センサ3により測定 された各半導体レーザダイオードアレイ 1 の温度センサ 出力のアナログ信号が前記センサ出力増幅器4において 処理可能なレベルまで増幅されてマルチプレックサ6に 次々と出力され一時的に保留される。ここで、前記A/ D変換器5はアナログ信号を一つずつしか処理できない ため、前記制御部10が前記A/D変換器5のデジタル 変換が終了するまで、つぎのデータ信号を前記マルチブ レックサ6において保留するように前記サンプルホール ド11を閉状態に制御する。そして、デジタル変換が終 了すると、つぎのアナログ信号が送られるとともに、デ ジタル変換後の温度センサ出力は前記デュアルポートメ モリ7のうちの一方の記憶部に順次費込まれる。そし て、この一方の記憶部すべてに書込みが終了した時点で 前記制御部10から前記CPU9に割込信号等の信号が 出力されるとともに、温度センサ出力の前記記憶部への 書込みを他方の記憶部に切換えて、前述と同様に前記A /D変換器5により温度センサ出力が書込まれ続ける。 【0020】したがって、前記CPU9は、すでに書込 のアナログ信号が入力されるようにタイミングをとった 20 みが終了している記憶部側から読取ることとなり、前記 CPU9は前記A/D変換器5の書込みと別途独立に温

> 【0021】一方、前記CPU9は、前記デュアルポー トメモリ7から読取った温度センサ出力に対応する前記 ROM8内の較正温度データと前記各半導体レーザダイ オードアレイ1の設定温度データとを比較演算し、これ らの温度差を補正してYAGロッド等の固体レーザ媒質 に最適な波長の励起用レーザ光を発振できる温度となる ように前記TEC2に対して温度補正指令を出力する。 この温度補正指令は前記D/A変換器12によってアナ ログ信号に変換され、前記TEC2に電力を供給する電 力供給装置13に出力される。そして、この電力供給装 置13から前記TEC2に電力が供給されると、このT EC2がペルティエ素子のペルティエ効果により前記半 導体レーザダイオードアレイ1から熱を放出させたり、 あるいは吸収させて設定温度に保持することとなる。

度センサ出力を高速で処理できる。

【0022】このような構成によれば、従来CPUが行 っていた前記サンプルホールド11の開閉の切換えや、 最も時間を消費するアナログ信号のデジタル変換、さら に前記デュアルポートメモリ7への書込み制御等を制御 部10が行なって前記CPU9を関与させないこととし たため、このCPU9は、図2に示すように、温度セン サ出力に対応する較正温度データを前記ROM8から読 取って、この温度と各半導体レーザダイオードアレイ1 の設定温度データとを比較演算する温度データの処理の みを行なうこととなり、きわめて高速で前記半導体レー ザダイオードアレイ 1 の温度制御をすることが可能とな

【0023】ここで、図2、図3、図5および図6にお 50 いて本発明にかかるCPUが関与する作業と、従来のC

PUが関与する作業についてのタイミングチャートを比 較する。

【0024】図中のアルファベットはそれぞれ図2およ び図5のフローチャートで示す前記CPU9の作業内容 に対応している。図3に示すように、本発明において前 記CPU9の行うべき作業が温度補正量の演算とその出 力に限定できたため、図6に示す従来のCPU9がA/ D変換までも制御していたときの処理時間に比べると格 段に処理時間を減少でき制御処理全般を効率的に行える ことがわかる。

【0025】また、前記デュアルポートメモリ7は記憶 部を2つ有するため、一方の記憶部ではアナログ変換さ れた温度センサ出力を書込み、他方の記憶部では前記C PU9が温度センサ出力を読取るようにして、書込みと 読取りとが同時に進行できるようにしたため前記CPU 9は効率よく温度データに関する処理を行うことができ る。

【0026】さらに、前記半導体レーザダイオードアレ イ1の許容される制御温度範囲は狭く、わずかな温度変 化にも影響を受けるという問題に対処すべく、従来、温 20 度センサが測定した温度センサ出力から非線形関数演算 により算出していた較正温度データを、温度センサ出力 と較正温度データとの比較テーブルとして前記ROM8 に集積したため、前記CPU9はより短時間で較正温度 データを読み取ることができ、実際の較正温度データと 設定温度データとの比較演算を瞬時に行なうことができ

【0027】なお、本発明は、前記各実施例に限定され るものではなく、必要に応じて変更することができる。 [0028]

【発明の効果】以上説明したように本発明の半導体レー ザの温度制御システムによれば、最も処理時間を必要と するアナログ信号のデジタル変換等に関する制御を制御 部が行なってCPUを関与させないこととしたため、こ のCPUは第1メモリから読取った温度センサ出力に対 応する較正温度データを第2メモリから読取って、これ と各半導体レーザダイオードの設定温度データとを比較 演算する温度データ処理のみを行なうこととなり、前記 半導体レーザの温度制御を迅速に行えるし、効率的に作 業を処理することが可能となる。

【0029】また、第2メモリは記憶部を少なくとも2

つ有するため、一の記憶部ではアナログ変換された温度 データを書込み、他の記憶部ではCPUが温度データを 読取るようにして、書込みと読取りとが同時に進行でき るようにしたため前記CPUは効率よく温度データを処 理することができる。

8

【0030】さらに、非線形関数演算により算出してい た各温度センサ出力に対応する較正温度データを比較テ ーブルとしてROMに集積したため、CPUはより短時 間で較正温度データを読取ることができ、設定温度デー 10 夕との比較演算を瞬時に行なうことができる。

【0031】したがって、半導体レーザの温度制御シス テムの処理能力を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の半導体レーザの温度制御システムの一 実施例を示す概略構成図

【図2】本発明の実施例におけるCPUが関与する作業 のフローチャート

【図3】本発明の実施例におけるCPUが関与する作業 のタイミングチャート

【図4】従来の半導体レーザの温度制御システムを示す 概略構成図

【図5】図4に示した従来のCPUが関与する作業のフ ローチャート

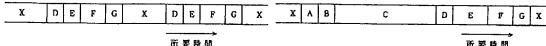
【図6】図4に示した従来のCPUが関与する作業のタ イミングチャート

【符号の説明】

- 1 半導体レーザダイオードアレイ
- TEC
- 3 温度センサ
- 4 センサ出力増幅器 30
 - A/D変換器
 - 6 マルチプレックサ
 - デュアルポートメモリ
 - 8 ROM
 - CPU
 - 10 制御部
 - 11 サンプルホールド
 - 12 D/A変換器
 - 13 電力供給装置
- 17 従来のRAM

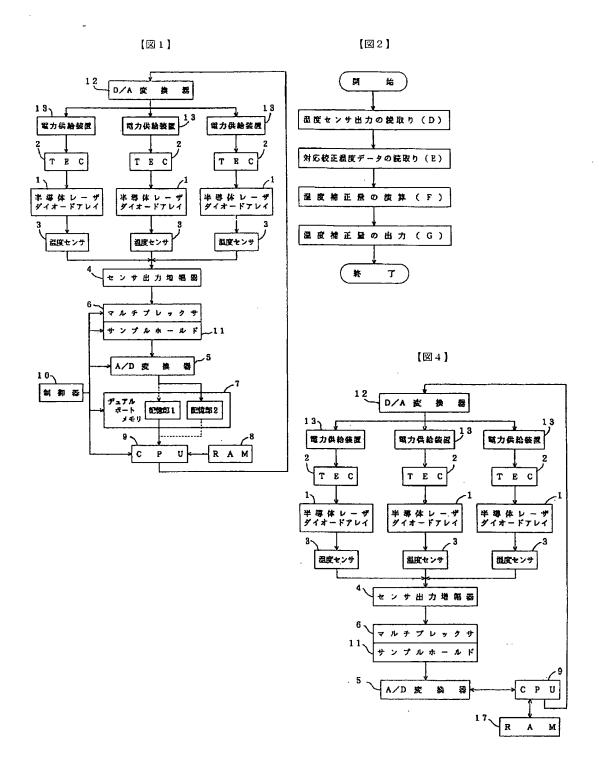
【図3】

【図6】



所要時間

Commence of the second second



;

المنظمة المنظمة المنظمة الما والمنطقة المنظمة المنظمة

in and the second the second s



